

手册参数勘误与增补的通知

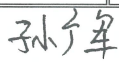
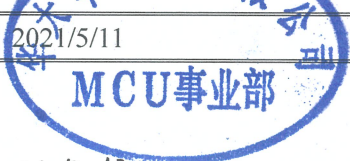
(SPI / IIC / XTH 相关)

客户名称	ALL	联系人	NA
------	-----	-----	----

受影响产品	商业名称	物料编码
	HC32F07x/L07x 系列	ALL
	HC32L19x/F19x/L17x/F17x 系列	ALL
	HC32F030/L136/L130 系列	ALL
	HC32L110/F003/F005 系列	ALL

变更原因		手册参数勘误和增补		
变更方法描述	商业编号	章节	修改前	修改后
	HC32 L110,F00x,	数据手册: 简介 用户手册: SPI 章节	串行外设接口 从机模式最大分频系数为 PCLK/4 , 最高通信速率为 12M bps	串行外设接口 从机模式最大分频系数为 PCLK/8 , 最高通信速率为 4M bps
	HC32 F030,L13x	数据手册: 简介 用户手册: SPI 章节	串行外设接口 从机模式最大分频系数为 PCLK/4 , 最高通信速率为 12M bps	串行外设接口 从机模式最大分频系数为 PCLK/8 , 最高通信速率为 6M bps
	HC32 F07x,L07x,L19x,F19x,L17x, F17x,F030,L13x,L110,F00x	数据手册: 电气特性-通信接口-I2C 特性	-	修改 tHD.STA , tSU.STO 参数
	HC32 F07x,L07x,L19x,F19x,L17x, F17x,F030,L13x,L110,F00x	数据手册: 外部时钟源特性-高速外 部时钟 XTH	无	增加 跨导 参数

变更生效日期或产品 Date Code 说明: **2021/5/30 开始生效**

发行人	单元富	发行日期	2021/5/11
华大半导体 MCU 事业部工程部经理签署: 			
日期: 2021.5.13			

客户	部确认意见:
签署:	日期:

✧ 以上, 特此通知, 如果您有任何意见或建议, 请随时与我司销售部门联系。 ✧